

**CESION**

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE)

**SHIN, Wonho**

en su carácter de inventor /diseñador con domicilio en:  
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea

por el presente documento declara que cede todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan corresponderle sobre la siguiente invención, modelo de utilidad, diseño industrial **No. PCT/KR2024/001485**

a: **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

con domicilio en 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Corea

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente documento.

Dado y firmado en

A los                      Días de                      de

**SHIN, Wonho**

El Cedente

El Cesionario

**ASSIGNMENT**

The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)

**SHIN, Wonho**

Inventor /designor of domiciled at  
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea

Do hereby declares that it assigns all and each of his rights and privileges on the following invention, industrial design, utility model **No. PCT/KR2024/001485**

To: **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

with domicile in 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea

As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present document.

Granted and signed at

on this **29** day of                      **July** of 2025

**SHIN, Wonho**

The Assignor

**SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

The Assignee

**Young Hyun Jun, Vice Chairman & CEO**

